Диэлектрическая проницаемость эпитаксиальных пленок BaTiO₃, выращенных на (001) $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

© Ю.А. Бойков, Т. Клаесон*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия *Чалмерский технический университет, S-41296 Göteborg, Sweden

E-mail: Yu.Boikov@shuvpop.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 26 июня 2000 г.)

Эпитаксиальные гетероструктуры YBa₂Cu₃O_{7- δ}/BaTiO₃/YBa₂Cu₃O_{7- δ} и YBa₂Cu₃O_{7- δ}/(5 nm)SrTiO₃// BaTiO₃/(5 nm)SrTiO₃//YBa₂Cu₃O_{7- δ} были выращены методом лазерного испарения на (100) LaAlO₃. Диэлектрическая проницаемость слоя BaTiO₃ увеличивалась примерно вдвое (T = 300 K), когда между слоем сегнетоэлектрика и электродами из купратного сверхпроводника вводилась тонкая прослойка SrTiO₃. Максимум на температурной зависимости диэлектрической проницаемости для слоя титаната бария в гетероструктуре YBa₂Cu₃O_{7- δ}/(5 nm)SrTiO₃/BaTiO₃(5 nm)SrTiO₃//YBa₂Cu₃O_{7- δ} был сдвинут на 70-80 K в сторону низких температур относительно его положения на соответствующей зависимости для объемного монокристалла BaTiO₃. На зависимости диэлектрической проницаемости от напряжения смещения для выращенных слоев BaTiO₃ имелся четко выраженный гистерезис (T = 300 K). Температура сверхпроводящего перехода для нижнего YBa₂Cu₃O_{7- δ} электрода в гетероструктуре сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник существенно зависела от скорости ее охлаждения после завершения процесса формирования.

Исследование было проведено в рамках научного сотрудничества между Российской и Шведской Королевской академиями наук. Финансовая поддержка для выполнения данной работы была получена из проекта TFR N 240-97-382, проекта № 98-02-18222 Российского фонда фундаментальных исследований и проекта № 98041 "Комбинация", выполняемого в рамках направления "Сверхпроводимость".

ВаТіО₃ (ВТО) является одним из наиболее известных представителей обширной группы перовскито-подобных сегнетоэлектриков. Полученные за последние 50 лет данные по диэлектрическим свойствам монокристаллов и объемных керамических образцов ВТО и твердых растворов (Ba, Sr)TiO₃ (BSTO) со стороны титаната бария позволили сделать вывод о перспективности использования указанных сегнетоэлектрических материалов в ячейках памяти [1], электрооптических системах [2] и детекторах ИК излучения [3]. Для различных применений в микроэлектронике и СВЧ технике ВТО должен быть приготовлен в виде пленки, на свободной поверхности которой (или на обеих поверхностях) сформированы электроды из проводящего материала. Имеющиеся в литературе данные [4,5] указывают на то, что абсолютные значения диэлектрической проницаемости є для поликристаллических пленок ВТО, ее температурная зависимость и реакция на внешнее электрическое поле существенно отличаются от соответствующих данных для объемных монокристаллов [6]. Систематического исследования зависимости диэлектрических параметров эпитаксиальных пленок ВТО от структуры до сих пор не проведено.

Глубокие аналогии в кристаллической структуре купратных сверхпроводников и перовскито-подобных сегнетоэлектриков создают возможность формирования эпитаксиальных гетероструктур сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник. Цель данной работы — исследование структуры и параметров эпитаксиальных пленок ВТО, выращенных на поверхности $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (YBCO). Чтобы выявить зависимость диэлектрической проницаемости слоя титаната бария, помещенного между тонкопленочными электродами из купратного сверхпроводника, от микроструктуры межфазных границ ВТО/YBCO наряду с трехслойными системами YBCO/BTO/YBCO были выращены гетероструктуры, в которых между слоем сегнетоэлектрика и пленками сверхпроводника были введены тонкие (5 nm) прослойки из титаната стронция. Механизмы, способствующие совершенствованию микроструктуры межфазной границы YBCO/BSTO при введении эпитаксиальной буферной прослойки SrTiO₃ (STO), были рассмотрены в [7,8].

1. Эксперимент

YBCO/BTO/YBCO YBCO/ Гетероструктуры и (5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO были выращены методом лазерного испарения (KrF, $\lambda = 248$ nm, $\tau = 30 \,\mathrm{ns}$) на подложке (100) LaAlO₃ (LAO). В качестве мишеней использовались поликристаллические шайбы YBCO, ВТО и STO, приготовленные по стандартной технологии. Плотность керамической лазерного излучения на поверхности мишеней равнялась 1.5 J/cm². Давление кислорода Ро и температура подложки Ts в процессе роста гетероструктур УВСО/ВТО/УВСО и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO равнялись 0.5 mbar и 750°C соответственно. После завершения процесса конденсации гетероструктуры охлаждались до комнатной температуры в атмосфере кислорода ($P_{\rm O} = 1$ atm.) со скоростью $v_T = 5-25^{\circ}$ C/min.

Фазовый состав и структура выращенных гетероструктур исследовались с использованием рентгеновской дифракции (Philips X'pert MRD, $\omega/2\theta$ - и ϕ -сканы, кривые качания). С целью определения параметров элементарной ячейки для слоя сегнетоэлектрика и пленок сверхпроводника, составляющих гетероструктуру сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник, рентгеновские дифрактограммы были сняты в условиях, когда падающий и отраженный рентгеновские пучки были перпендикулярны либо (100), либо (101)LAO. При расчете параметра элементарной ячейки для слоя сегнетоэлектрика в направлении, перпендикулярном плоскости подложки a_{\perp} , использовалось значение 2θ для рентгеновского рефлекса (400)ВТО. Параметр элементарной ячейки в плоскости подложки (*a*_{||}) определялся из соотношения $1/d_{(303)} = [(3/a_{\perp})^2 + (3/a_{\parallel})^2]^{1/2}$, где $d_{(303)}$ — межплоскостное расстояние, рассчитанное с использованием значения 2θ для рентгеновского рефлекса (303)ВТО.

Данные по морфологии поверхности выращенных пленок ВТО и YBCO были получены с использованием микроскопа атомных сил (NanoScope-IIIa).

Электроды ($S = 0.2 \times 0.2 \text{ mm}^2$) в верхней пленке сверхпроводника и отверстия в слое сегнетоэлектрика (для формирования контакта к нижнему общему электроду YBCO) были сформированы с использованием фотолитографии и ионного травления (Ar, 0.2 mA, 500 V).

Емкость C и тангенс угла потерь tg δ для сформированных конденсаторных структур УВСО/ВТО/УВСО и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO измерялись с помощью hp 4263A LCR-meter (f = 100 kHz) при подаче на сверхпроводящие электроды напряжения смещения $V_{b} = \pm 2.5 \,\mathrm{V}$ и без него. Напряжение смещения считалось положительным, когда "+" прикладывался к верхнему электроду. Диэлектрическая проницаемость определялась из соотношения $C = \varepsilon S/d$, где $d = 700 \,\mathrm{nm}$ толщина слоя сегнетоэлектрика. Сопротивление *R* пленок YBCO, выращенных на поверхности (100)LAO и ВТО/YBCO/(100)LAO, измерялось четырехзондовым методом по методике Van der Pau с помощью LCR-meter $(f = 100 \, \text{Hz}).$ Удельное сопротивление ρ пленок сверхпроводника рассчитывалось с использованием соотношения $\rho = (\pi d_1 / \ln 2)R$ [9], где $d_1 = 200 \,\mathrm{nm}$ толщина пленки сверхпроводника. Температура сверхпроводящего перехода Тс для пленок ҮВСО определялась из температурных зависимостей сопротивления и магнитной восприимчивости χ . Плотность критического тока *j*_C определялась из вольтамперных характеристик, измеренных на мостиках (длиной 50 и шириной 8 µm), сформированных в пленках ҮВСО с использованием фотолитографии и ионного травления.

2. Результаты и их обсуждение

Проведенное с использованием рентгеновских методов и микроскопа атомных сил исследование слоев ВТО, выращенных на поверхности YBCO/LAO и (5 nm)STO/YBCO/LAO, не выявило систематической разницы в их структуре и морфологии поверхности.



Рис. 1. *а* — рентгеновская дифрактограмма (Си K_{α} , $\omega/2\theta$) для гетероструктуры (200 nm)YBCO/(700 nm)BTO/(200 nm)YBCO, выращенной на (100)LAO. Падающий и отраженный рентгеновские пучки при записи дифрактограммы были в плоскости, перпендикулярной (100)LAO. $v_T = 5^{\circ}$ C/min. *1* — (006)YBCO-пик, *2* — Си K_{β} -пики от LAO, *3* — Си K_{β} -пики от BTO, *4* — Си K_{β} -пики от YBCO. *b* — рентгеновская дифрактограмма (Си K_{α} , $\omega/2\theta$) для той же гетероструктуры, записанная в условиях, когда падающий и отраженный рентгеновские пучки были в плоскости, перпендикулярной (101)LAO. *1* — (103)YBCO-пик, *2* — (206)YBCO-пик, *3* — Си K_{β} -пики от LAO, *4* — Си K_{β} -пики от BTO. На вставке приведена кривая качания (Си K_{α} , $\omega - 2\theta$), измеренная для рентгеновского пика (200)BTO от той же гетероструктуры.



Рис. 2. Рентгеновский (Cu K_{α}) ϕ -скан для рефлекса (111)ВТО от гетероструктуры YBCO/BTO/YBCO/LAO, выращенной на (100)LAO при $v_T = 5^{\circ}$ C/min. На вставке в увеличенном масштабе показаны пики на ϕ -сканах для рефлексов (113)YBCO (1), (111)ВТО (2) и (111)LAO (3) от той же гетероструктуры.

Измеренная диэлектрическая проницаемость ε сегнетоэлектрического в гетероструктуре слоя YBCO/BTO/YBCO была, однако, существенно меньше є для слоя ВТО в YBCO/(5 nm)STO/ВТО/ (5 nm)STO/YBCO. Сначала мы проанализируем данные по структуре выращенных слоев, а затем обсудим особенности температурных и полевых зависимостей диэлектрических параметров слоя ВТО и причины деградации сверхпроводящих параметров пленок ҮВСО в многослойных эпитаксиальных гетероструктурах.

2.1. Структура и морфология поверхности составляющих гетероструктуру слоев, сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник. Из полученных рентгеновских данных выращенные гетероструктуры были следует, что свободны от включений побочных фаз (рис. 1, a, b). Малая разница в параметрах кристаллических решеток при сопряжении (100)LAO, (001)YBCO, (100)ВТО и (100)STO способствует эпитаксиальному гетероструктур YBCO/BTO/YBCO росту и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO на поверхности алюмината лантана. Пленки сверхпроводника и промежуточный слой титаната бария были четко ориентированы как азимутально, так и относительно нормали к плоскости подложки (рис. 1, а, b и рис. 2). На дифрактограммах для гетероструктур YBCO/BTO/YBCO и YBCO/(5nm)STO/BTO/(5nm)STO/YBCO, полученных условиях, падающий отраженный в когда И рентгеновские пучки находились В плоскости, перпендикулярной (100)LAO, присутствовали только (001)YBCO, (*n*00)BTO и (*n*00)LAO рентгеновские пики (рис. 1, *a*). Рентгеновские дифрактограммы, полученные в условиях, когда падающий и отраженный рентгеновские пучки находились в плоскости, перпендикулярной (101)LAO, включали в себя помимо (n0n) пиков от подложки и слоя сегнетоэлектрика также (103), (206)и (309) пики от пленок сверхпроводника (рис. 1, b). На рентгеновских ф-сканах для (111)ВТО- и (113) УВСО-рефлексов, измеренных для гетероструктур YBCO/BTO/YBCO/LAO YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO/LAO, и имелось по четыре эквидистантно расположенных пика (рис. 2). Ширина пика на ϕ -скане для рефлексов (113) ҮВСО, (111) ВТО и (111) LAO от гетероструктуры YBCO/BTO/YBCO/LAO, измеренная на половине высоты (FWHM), равнялась 1.06, 0.73 и 0.26° соответственно (вставка на рис. 2). Ширина пика на ф-скане для рефлекса (113)YBCO от пленки сверхпроводника, выращенной на (100)LAO, равнялась 0.45°. На основе полученных рентгеновских данных были определены следующие ориентационные соотношения для пленок, составляющих гетероструктуру сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник — (001)[010]YBCO// (100)[010]BTO//(001)[010]YBCO//(100)[010]LAO.

Параметр элементарной ячейки в направлении, перпендикулярном плоскости подложки а $= 3.997 \pm 0.001$ Å, определенный из рентгеновских данных для слоя BTO ($T = 300 \, \text{K}$), был меньше соответствующего параметра в плоскости подложки $a_{\parallel} = 4.020 \pm 0.001$ Å. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что ось с в слое ВТО, выращенном на поверхности (001)YBCO//(100)LAO, ориентирована преимущественно параллельно плоскости подложки. На ориентацию полярной оси в эпитаксиальных пленках ВТО существенное влияние оказывают механические напряжения, возникающие в результате разницы в коэффициентах термического расширения β сегнетоэлектрического материала и подложки [10]. В интервале температур 100-800°С коэффициент термического расширения для титаната бария ($\beta = 14.2 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1}$ [11]) существенно больше соответствующего параметра для алюмината лантана ($\beta = 9.2 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1}$ [12]), что является причиной возникновения растягивающих в плоскости подложки механических напряжений в слое ВТО, выращенном на (001) YBCO//(100) LAO. Механические напряжения, возникающие в пленке ВТО, вследствие разницы в параметрах кристаллических решеток для (100)ВТО, (001)ҮВСО и (100)LAO, частично релаксируют при температурах, близких к T_S, в процессе формирования дислокаций несоответствия.

FWHM кривой качания для рентгеновского рефлекса (200)ВТО от гетероструктур УВСО/ВТО/УВСО и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO находилась в пределах $0.4-0.5^{\circ}$ (вставка на рис. 1, *a*). FWHM кривой качания для рефлекса (200) от подложки равнялась 0.22°. Причиной значительной ширины кривых качания для эпитаксиальных пленок гетероструктурах BTO в YBCO/BTO/YBCO И YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO является высокая плотность дефектов структуры (границы зерен, вакансии кислорода, дислокации несоответствия в области межфазных границ и т. д.). Деградация структуры пленок обусловлена низкой подвижностью адсорбированных частиц на поверхности растущей пленки ВТО.

Пики от нижней и верхней пленок ҮВСО на рентгеновском $\omega/2\theta$ -скане для гетероструктур YBCO/BTO/YBCO/LAO YBCO/(5 nm)STO/BTO/ И (5 nm)STO/YBCO/LAO ($v_T = 5^{\circ}$ C/min) не разрешались даже при 2θ > 100° (рис. 1, *a*, *b*). Параметры элементарной ячейки (c = 11.682 \pm 0.001 и $a = 3.862 \pm 0.001$ Å) для пленок YBCO в гетероструктурах YBCO/BTO/YBCO и YBCO/(5 nm)STO/BTO/ (5 nm)STO/YBCO, определенные с использованием полученных рентгеновских дифрактограмм, соответствуют имеющимся в литературе данным для пленок и объемных образцов YBCO с малым отступлением от стехиометрии по кислороду [13].



Рис. 3. Морфология свободной поверхности слоя (700 nm)ВТО, выращенного на (001)YBCO//(100)LAO (*a*), пленки (200 nm)YBCO на (100)LAO (*b*) и пленки (200 nm)YBCO на (100)BTO//(001)YBCO//(100)LAO (*c*). Изображения получены с использованием микроскопа атомных сил.



Рис. 4. Температурные зависимости $\varepsilon/\varepsilon_0$ (1-4) и tg δ (5, 6) для слоя (700 nm)ВТО в гетероструктурах YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO (1, 2, 5) и YBCO/BTO/YBCO (3, 4, 6). $v_T = 5^{\circ}$ C/min. 2, 4 — измерены при напряжении смещения $V_b = +2.5$ V, поданном на сверхпроводящие электроды. На вставке показана кривая $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$, полученная для слоя (700 nm)ВТО, помещенного между двух эпитаксиальных электродов (100)SrRuO₃ [14]. ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, f = 100 kHz.

Из данных, представленных на рис. 3, а, следует, что слой ВТО, выращенный на поверхности пленки свехпроводника, имел гранулированную структуру. Кристаллиты в слое сегнетоэлектрика имели размеры 100-150 nm (рис. 3, a). Как следует из ширины пиков на рентгеновских ф-сканах для рефлекса (111)ВТО, азимутальная разориентация кристаллитов в слое сегнетоэлектрика, составляла в среднем 0.7°. Основной причиной азимутальной разориентации кристаллитов в слое ВТО является разница в параметрах кристаллических решеток $(\Delta a \sim 4\%)$ при сопряжении (100)ВТО и (001)ҮВСО. Размеры кристаллитов в пленке ҮВСО, выращенной на поверхности (100)LAO, были в 2-3 раза меньше, чем в слое ВТО, выращенном на (001)YBCO//(100)LAO (рис. 3, b). Поверхность пленки ҮВСО, выращенной на (100)ВТО//(001)YBCO//(100)LAO, была неровной из-за крупных кристаллитов, выступающих на 50-120 mm над остальной частью пленки сверхпроводника (рис. 3, *c*).

2.2. Диэлектрические параметры слоя ВТО. Измеренные значения ε для слоя (100)ВТО в плоскопараллельных конденсаторных структурах УВСО/ВТО/УВСО и УВСО/(5 nm)STO/ВТО/(5 nm)STO/ УВСО были существенно меньше диэлектрической проницаемости монокристаллов ВТО (T = 4.2-400 K), измеренной вдоль оси *а* [6]. Причиной низких измеренных значений для слоя титаната ε бария, введенного между двух электродов ИЗ купратного сверхпроводника, является нарушение стехиометрии в приграничных областях слоя ВТО и пленки ҮВСО, что приводит к формированию y межфазной границы прослойки материала с низкой диэлектрической проницаемостью. При T = 300 K диэлектрическая проницаемость слоя ВТО в многослойной гетероструктуре YBCO/(5 nm)STO/BTO/ (5 nm)STO/YBCO примерно вдвое превышала соответствующие данные для слоя сегнетоэлектрика в УВСО/ВТО/УВСО (рис. 4). Увеличение є для слоя ВТО при введении в гетероструктуру буферных прослоек (5 nm)STO обусловлено совершенствованием микроструктуры межфазных границ сегнетоэлектрик/сверхпроводник [7]. При замене электродов из купратного сверхпроводника в конденсаторной структуре YBCO/BTO/YBCO на электроды из SrRuO₃, который при T < 800°C химически инертен по отношению к титанату бария и обеспечивает меньшую, чем ҮВСО, разницу в параметрах кристаллических решеток, є для слоя сегнетоэлектрика возрастала в 3-6 раз [14] (вставка на рис. 4).

Максимум на зависимости $\varepsilon(T)$ для слоя ВТО в конденсаторной структуре YBCO/(5 nm)STO/ВТО/



Рис. 5. Зависимость диэлектрической проницаемости от напряжения смещения для слоя (700 nm)ВТО в гетероструктурах YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO (1) и YBCO/BTO/YBCO (2) при T = 300 К. Гистерезис наблюдался на кривых $\varepsilon/\varepsilon_0(V_b)$, полученных для обеих гетероструктур. Эскиз плоскопараллельной конденсаторной структуры показан на вставке. f = 100 kHz. $v_T = 5^{\circ}$ C/min.

(5 nm)STO/YBCO был сдвинут на 70–80 К в сторону низких температур относительно его положения на температурной зависимости диэлектрической проницаемости для монокристаллов ВТО [6]. Стабилизация кубической фазы при температурах ниже 390 К наблюдалась в керамических пленках ВТО с размером кристаллитов порядка 20 nm [1]. Существенный сдвиг максимума на зависимости $\varepsilon(T)$ в сторону низких температур наблюдался для эпитаксиальных пленок ВТО [14] при уменьшении размеров кристаллических блоков от 200 до 50 nm.

При подаче сверхпроводящие на электроды напряжения смещения $\pm 2.5 V$ максимум на зависимости $\varepsilon(T)$ для слоя ВТО в конденсаторных структурах YBCO/BTO/YBCO и YBCO/(5 nm)STO/BTO/ (5 nm)STO/YBCO сдвигался в сторону высоких температур (рис. 4). Увеличение температуры Кюри *Т*_{Сигіе} для монокристаллов ВТО в электрическом поле было наглядно продемонстрировано в [15].

Четко выраженный гистерезис наблюдался на измеренных при $T = 300 \,\mathrm{K}$ зависимостях диэлектрической проницаемости слоя ВТО от напряжения смещения, приложенного к электродам YBCO (рис. 5). Полученные зависимости $\varepsilon(V_b)$ указывают на то, что при $T = 300 \,\mathrm{K}$ слой ВТО в выращенных гетероструктурах находился в сегнетоэлектрической фазе. При

изменении V_b от -2.5 до +2.5 V на кривых $\varepsilon(V_b)$ для слоя ВТО в гетероструктурах YBCO/BTO/YBCO и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO имелся четко выраженный максимум, который был сдвинут в сторону отрицательных значений V_b относительно точки $V_b = 0$. Этот сдвиг максимума на кривых $\varepsilon(V_b)$ для слоя ВТО частично обусловлен различиями в электронных параметрах верхней и нижней межфазны границ сегнетоэлектрик/сверхпроводник. Эскиз плоскопараллельной конденсаторной структуры YBCO/BTO/YBCO показан на вставке на рис. 5.

Появление при Т 160 К максимума на \approx кривых tg $\delta(T)$ для слоя BTO в гетероструктурах YBCO/BTO/YBCO и YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/ YBCO обусловлено взаимодействием электроизлучения сегнетоэлектрическими магнитного с доменными стенками. При подаче на сверхпроводящие электроды напряжения смещения $\pm 2.5 \,\mathrm{V}$ tg δ для слоя ВТО уменьшался (T < 200 K), что обусловлено увеличением средних размеров доменов во внешнем электрическом поле. Резкое увеличение $tg \delta$ с температурой при T > 300 К (рис. 4) связано с ростом проводимости сегнетоэлектрического слоя вследствие ионизации донорных центров (вакансии кислорода [8]). В интервале температур $300-400 \,\mathrm{K}$ tg δ для слоя ВТО в гетероструктурах ҮВСО/ВТО/ҮВСО и



Рис. 6. Зависимость от температуры ρ для пленки (200 nm)YBCO, выращенной на (100)LAO (1), и $\rho/2.5$ для пленки сверхпроводника такой же толщины, выращенной на (700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/(100)LAO (2). $v_T = 5^{\circ}$ C/min. Температурные зависимости магнитной восприимчивости для гетероструктур (700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/(100)LAO (1, 2) и (200 nm)YBCO/(700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/(100)LAO (3), сформированных при различных v_T , показаны на вставке. v_T , °C/min: 1 - 25, 2, 3 - 5.

YBCO/(5 nm)STO/BTO/(5 nm)STO/YBCO увеличивался, если измерение проводилось во внешнем электрическом поле.

YBCO 2.3. Параметры пленок в YBCO/BTO/YBCO. гетероструктуре Значения Т_С и J_C для пленок YBCO, выращенных на поверхности (100)LAO, находились в пределах 88-91 K $(1-3) \cdot 10^{6} \text{ A/cm}^{2}$ И соответственно. YBCO T_C для пленки в гетероструктуре (700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/(100)LAO существенно зависела от скорости охлаждения образца после завершения процесса конденсации. При $v_T = 25^{\circ}$ C/min T_C , определенная из температурной зависимости χ для пленки YBCO, покрытой слоем ВТО толщиной 700 nm, равнялась 50-55 К (вставка на рис. 6), а параметр с для элементарной ячейки сверхпроводника находился в пределах 11.71-11.70 Å. При уменьшении v_T до 5°C/min T_C для слоя YBCO в гетероструктуре (700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/(100)LAO возрастала до 85 К (вставка на рис. 6), а параметр с элементарной ячейки уменьшался примерно на 0.02 Å. Слой (700 nm)ВТО, выращенный на поверности пленки YBCO, является антидиффузионным буфером, который снижает интенсивность существенно насыщения последней кислородом. Емкость С конденсаторной структуры YBCO/BTO/YBCO, охлаждение которой проводилось со скоростью $v_T = 25^{\circ}$ C/min, была на 50–80% меньше, чем C для структуры, которая охлаждалась со скоростью $v_T = 5^{\circ}$ C/min. При использовании высоких v_T происходит увеличение толщины прослойки с нарушенной стехиометрией, которая имеет низкую ε и расположена на межфазной границе YBCO/BTO. Расширение прослойки с низкой ε происходит как за счет слоя сегнетоэлектрика, так и пленки сверхпроводника. Согласно [16], для обедненных кислородом керамических образцов YBCO характерны не только высокие значения ρ , но и низкие значения диэлектрической проницаемости $\varepsilon/\varepsilon_0 < 10$.

Как следует из данных, представленных на рис. 2, азимутальная разориентация кристаллитов в верхней и нижней пленках YBCO в гетероструктуре YBCO/BTO/YBCO различается в 2–4 раза. С увеличением разориентации кристаллических зерен в пленке YBCO усиливается нарушение стехиометрии в области межкристаллитных границ. Именно большая азимутальная разориентация кристаллитов является одной из причин возрастания ρ и падения j_C для пленки YBCO, сформированной на (700 nm)BTO/(200 nm)YBCO/LAO, по сравнению с пленкой сверхпроводника, выращенной на (100)LAO.

Таким образом, фундаментальные аналогии в структуре перовскито-подобных сегнетоэлектриков и купратных сверхпроводников способствуют росту ориентированных слоев ВТО на поверхности эпитаксиальных пленок YBCO. Слой (700 nm)ВТО, выращенный на поверхности (001) УВСО, состоит из кристаллических зерен, разделенных малоугловыми границами. Нарушение стехиометрии в области межфазных границ ҮВСО/ВТО способствует формированию прослойки с низкой є. При *T* = 300 K величина є для слоя BTO, рассчитанная из емкости конденсаторных структур YBCO/(700 nm)ВТО/YBCO и YBCO/(5 nm)STO/(700nm)BTO/(5 nm)STO/YBCO, cymeственно меньше диэлектрической проницаемости монокристаллов титаната бария. Рост tg δ с температурой при Т > 300 К обусловлен возрастанием проводимости слоя сегнетоэлектрика. Слой (700 nm)ВТО, выращенный на поверхности пленки ҮВСО, является антидиффузионным барьером, который резко снижает интенсивность насыщения сверхпроводника кислородом. Азимутальная разориентация кристаллических зерен в пленке (001) УВСО, выращенной на (100)ВТО//(001)YBCO//(100)LAO, так же как дефекты в объеме кристаллитов, возникающие в результате шероховатости свободной поверхности слоя сегнетоэлектрика, ответственны за деградацию сверхпроводящих параметров верхнего слоя ҮВСО в гетероструктуре YBCO/BTO/YBCO.

Список литературы

- [1] M.H. Frey, D.A. Payne. Appl. Phys. Lett. 63, 2753 (1993).
- [2] D.M. Gill, B.A. Block, C.W. Conrad, B.W. Wessels, S.T. Ho. Appl. Phys. Lett. 69, 2968 (1996).
- [3] J.-G. Cheng, X.-J. Meng, J. Tang, S.-L. Guo, J.-H. Chu. Appl. Phys. Lett. 75, 3402 (1999).
- [4] H.B. Sharma, H.N.K. Sarma, A. Mansingh. J. Appl. Phys. 85, 341 (1999).
- [5] I. Lubomirsky, D.T. Chang, O.M. Stafsudd. J. Appl. Phys. 85, 6690 (1999).
- [6] W.J. Merz. Phys. Rev. 76, 1221 (1949).
- [7] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, A.N. Kiselev, E. Olson, T. Claeson. J. Appl. Phys. 78, 4591 (1995).
- [8] Yu.A. Boikov, T. Claeson. Supercond. Sci. Technol. 12, 654 (1999).
- [9] T.I. Kamins. J. Appl. Phys. 42, 4357 (1971).
- [10] V. Srikant, E.J. Tarsa, D.R. Clarke, J.S. Speck. J. Appl. Phys. 77, 1517 (1995).
- [11] R.W.G. Wyckoff. Crystal Structures. Vol. 2. Interscience publishers, John Wiley & Sons, N.Y. (1964). P. 391.
- [12] C. Zuccaro, M. Winter, N. Klein, K. Urban. J. Appl. Phys. 82, 5695 (1997).
- [13] C.B. Eom, J.Z. Sun, K. Yamamoto, A.F. Marshall, K.E. Luther, T.H. Geballe, S.S. Laderman. Appl. Phys. Lett. 55, 595 (1989).
- [14] Yu.A. Boikov, T. Claeson. J. Appl. Phys. (2001), in press.
- [15] W.J. Merz. Phys. Rev. 91, 513 (1953).
- [16] D. Winkler, Y.M. Zhang, P.A. Nilsson, T. Claeson. Phys. Rev. Lett. 72, 1260 (1994).